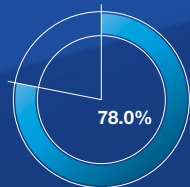


東京エレクトロンのビジネス概要

2002年3月期



半導体製造装置部門
(FPD製造装置の売上含む)

半導体製造装置

当部門では、自社開発による最先端の半導体製造装置を幅広く取り揃えるとともに、他社の優れた製品も提供しています。

● リソセルグループ

コータ/デベロッパ
SODコータ
プラズマエッチング装置



コータ/デベロッパ
CLEAN TRACK ACT® 12



プラズマエッチング装置
Telius®

● シンフィルム&クリーニンググループ

酸化/拡散・LP-CVD装置
枚葉式急速熱処理炉
枚葉CVD装置
プラズマプロセス装置
PVD装置
洗浄装置
スクラパー
Cu ECMD System (NuTool Inc.)



酸化/拡散・LP-CVD装置
ALPHA-303i



枚葉CVD装置
Trias®

● テスト&インテグレイティッド プロセスコントロールグループ

全自動ウェーハプローバ
ウェーハレベル・バーンイン&テスト装置
ODP装置
FIB System (FEI Company)
Film Metrology Tool
(Rudolph Technologies, Inc.)
Yield Management Software
(Yield Dynamics, Inc.)



洗浄装置
UW300Z



全自動ウェーハプローバ
P-12XL

FPD (フラットパネルディスプレイ) 製造装置*

半導体製造装置事業で蓄積された技術は、FPD製造装置の開発・製造に生かされ、強力な製品ラインアップを作り上げています。

- FPDコータ/デベロッパ
- FPDプラズマエッチング/アッシング装置



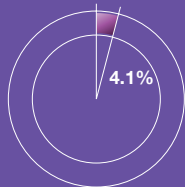
FPDコータ/デベロッパ
CS800



FPDプラズマエッチング/アッシング装置
SE1200

*LCD製造装置の呼称をFPD製造装置に変更いたしました。

2002年3月期



コンピュータ・ネットワーク部門

コンピュータ・ネットワーク

当部門では、ブロードバンド時代に対応するストレージ製品やインターネットテクノロジー関連製品など、世界の優れた商品を取り揃え、ユーザーニーズに応じた最適のシステムソリューションを提供しています。

- インターネットソリューション
- ネットワークセキュリティソリューション
- SANソリューション
- ブロードバンドソリューション
- エアロスペース製品



Brocade Communications Systems, Inc.
Fibre Channel Integrated Fabric Switch



Extreme Networks, Inc.
Gigabit Ethernet Switch

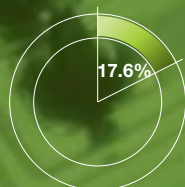
- Advanced Digital Information Corp.
- BAE SYSTEMS
- Brocade Communications Systems, Inc.
- Caw Networks, Inc.
- Ciprico, Inc.
- Conax Florida Corp.
- Cycomm International Inc.

- Emulex Corporation
- Extreme Networks, Inc.
- F5 Networks, Inc.
- Genroco, Inc.
- Goodrich Corp.
- H. Koch & Sons Co.
- Hewlett-Packard Co.

- (株) 日立製作所
- ITT Aerospace Controls Corp.
- LuxN, Inc.
- nCipher Corporation Ltd.
- Nishan Systems, Inc.
- Silicon Graphics, Inc.
- ソニー(株)

- TimesTen Performance Software, Inc.
- Tivoli Systems Inc.
- VERITAS Software Corp.
- Z Microsystems, Inc.

2002年3月期



電子部品部門

電子部品

当部門では、世界のトップクラスの各種電子部品を幅広く取り揃えとともに、柔軟な技術サポートにより、ユーザーニーズに応じた総合的なソリューションを提供しています。100%子会社 東京エレクトロンデバイス(株)が当ビジネスのオペレーションを行っています。

- 半導体製品
- ボード製品
- ソフトウェア
- 一般電子部品



半導体製品



ボード製品

- Advanced Micro Devices, Inc.
- Agilent Technologies, Inc.
- Cavium Networks, Inc.
- Conexant Systems, Inc.
- コーセル(株)
- (株) デジタル
- 富士フィルムマイクロデバイス(株)
- 富士通(株)
- 富士通メディアデバイス(株)
- 富士通量子デバイス(株)
- Integrated Device Technology, Inc.

- Infineon Technologies AG
- Intersil Corp.
- Intoto Inc.
- Legerity, Inc.
- Linear Technology Corp.
- Metrowerks, Inc.
- Microsoft Corp.
- Mindspeed Technologies
- 3M
- Motion Engineering, Inc.
- Motorola, Inc.

- ON Semiconductor
- Phoenix Technologies Ltd.
- Pixelworks, Inc.
- Portwell, Inc.
- Ramtron International Corp.
- 新光電気工業(株)
- SiberCore Technologies Inc.
- Silicon Wave, Inc.
- Texas Instruments Inc.
- 東京エレクトロンデバイス(株)
- Trillium Digital Systems, Inc.

- Tundra Semiconductor Corp.
- Valence Semiconductor, Inc.
- VenturCom, Inc.
- WESTTEK, L. L. C.
- Winchester Electronics
- Woodhead Industries, Inc.
- Xicor, Inc.
- Xilinx, Inc.
- Zarlink Semiconductor Inc.